

关于参展“SEMICON China 2026”的通知

日星产业株式会社将参展于 2026 年 3 月 25 日（周三）至 27 日（周五）在上海新国际博览中心（SNIEC）举办的“SEMICON China 2026（2026 中国国际半导体展）”。

届时将展示本公司经销的最新技术以及各种半导体相关产品。

诚挚期待大家的莅临参观！



1. 会期	2026 年 3 月 25 日（周三）～27 日（周五） 09:00～17:00
2. 会场	上海新国际博览中心(SNIEC) Hall T2 点击这里了解前往会场的交通
3. 展位编号	2136
4. 官方网站	https://www.semiconchina.org/zh
5. 入场方法	请事先在官方网站 注册登记

如需进一步洽询，敬请通过以下方式与本公司联系
日星产业株式会社 人事总务部 (东京都中央区日本桥箱崎町 19-21 MSH 日本桥箱崎大楼) TEL: +81-3-4346-3112 E-mail: kouhou@nisseicorp.co.jp